

В.Л. Ланин А.А. Хмыль

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

Научная библиотека

БНТУ



* 8 0 1 2 2 3 2 8 3 *

*Допущено
министерством образования
Республики Беларусь
в качестве учебного пособия
для студентов
учреждений высшего образования
по специальности
«Проектирование и производство
программно-управляемых
электронных средств»*



946(3)

Минск
«Вышэйшая школа»
2019

Оглавление

Список сокращений	3
Предисловие	6
Глава 1. Принципы проектирования технологических процессов производства электронных средств	8
1.1. Системный подход к технологии и иерархические уровни производства 1.2. Структура производственного процесса, виды и типы технологических процессов 1.3. Технологическая система подготовки производства и порядок проектирования технологических процессов 1.4. Выбор оптимального варианта технологического процесса 1.5. Конструктивно-технологические особенности электронных модулей и блоков 1.6. Технологичность конструкций электронных модулей 1.7. Проектирование сборочно-монтажных работ 1.8. Разработка и оформление технологической документации 1.9. Автоматизированное проектирование технологических процессов	12 18 24 29 34 38 44 50
Глава 2. Моделирование и оптимизация технологических процессов	55
2.1. Модели технологических систем 2.2. Регрессионный анализ технологических процессов 2.3. Моделирование методом полного факторного эксперимента 2.4. Методы оптимизации технологических процессов 2.5. Моделирование систем массового обслуживания 2.6. Статистическое моделирование сборочных процессов	55 57 59 64 72 75
Глава 3. Точность и надежность технологических процессов	90
3.1. Производственные погрешности и законы их распределения 3.2. Методы анализа производственных погрешностей 3.3. Точность и устойчивость технологических процессов 3.4. Методы обеспечения заданной точности технологических процессов .. 3.5. Надежность технологических процессов	90 96 101 104 108
Глава 4. Технология коммутационных плат	112
4.1. Конструктивно-технологические требования, предъявляемые к платам и печатному монтажу 4.2. Классификация плат и методов их изготовления 4.3. Материалы для изготовления печатных плат 4.4. Формирование рисунка схемы 4.5. Травление меди с пробельных мест 4.6. Химическая и электрохимическая металлизация 4.7. Механическая обработка печатных плат 4.8. Технология односторонних и двусторонних печатных плат	112 117 121 124 134 139 146 151
4.9. Технология многослойных печатных плат	156
4.10. Платы с высокой плотностью межсоединений	165

10.5. Оценка точности позиционирования и способы центрирования элементов	330
10.6. Технология пайки поверхностного монтажа	333
10.7. Технология пайки модулей со смешанным монтажом	335
10.8. Типичные дефекты поверхностного монтажа	338
Г л а в а 11. Технология сборки и монтажа микромодулей	341
11.1. Технология монтажа кристаллов	341
11.2. Монтаж компонентов жестко организованными выводами	353
11.3. Технология многокристальных и 3D-модулей	360
11.4. Сборка и монтаж СВЧ-микромодулей	362
11.5. Конструктивно-технологические особенности волоконно-оптических модулей	365
11.6. Сборка и монтаж светодиодных модулей и панелей	368
Г л а в а 12. Внутри- и межблочный монтаж электронных средств	372
12.1. Технические требования к монтажу	372
12.2. Подготовка проводов к монтажу	374
12.3. Технология жгутового монтажа	378
12.4. Монтаж плоскими ленточными кабелями	380
Г л а в а 13. Технология контроля и диагностики	384
13.1. Виды контроля	384
13.2. Диагностика неисправностей	390
13.3. Методы и средства технической диагностики	392
Г л а в а 14. Технология регулировки и тренировки	401
14.1. Методы регулировки	401
14.2. Настройка и регулировка параметров радиоприемников	403
14.3. Технологическая тренировка и испытания	412
Г л а в а 15. Герметизация микроблоков и модулей	418
15.1. Классификация методов герметизации	418
15.2. Физико-технологические основы процессов покровной герметизации	420
15.3. Материалы для герметизации и их свойства	426
15.4. Герметизация в вакуумно-плотные корпуса	428
15.5. Герметизация пайкой	430
15.6. Контроль качества герметизации	432
Г л а в а 16. Программно-управляемые технологические системы и производства	434
16.1. Технологические системы и их основные показатели	434
16.2. Принципы управления технологическими системами	437
16.3. АСУТП и основные функции подсистем	439
16.4. Технические средства АСУТП	441
16.5. Автоматизированные технологические комплексы интегрированного производства	445
16.6. CALS-технологии компьютеризированного производства	448
16.7. Инженерное обеспечение производства электронных средств	449
Л и т е р а т у р а	452
	455